

| 廠商                                                                                                                                                           | 科系                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 實習機會   | 工作內容/條件                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>信邦電子股份有限公司<br><a href="http://www.sinbon.com">http://www.sinbon.com</a> | 電機工程學系<br>機械與機電工程學系<br>資訊工程學系                                                                                                                                                                                                                                                                               | 硬體工程師  | 1. 熟數位/類比電路設計. OrCAD and Protel 等 CAD Tool.<br>2. 具備訊號量測分析能力，熟測試設備之操作.<br>3. 線路除錯、功能測試及訊號驗證.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 韌體工程師  | 1. 熟悉 C 語言<br>2. 熟 ARM Cortex-M 和 MCU 相關韌體開發.<br>3. MCU 周邊介面開發經驗 (ADC/I2C/SPI/USB/UART)<br>4. MCU 開發環境 (IDE): Keil C, MCUXPresso, MPLAB 等等... (至少一種)<br>5. FreeRTOS 或其他 RTOS 系統開發經驗<br>6. RF 通訊開發經驗 (Zigbee/藍芽/Lora 等等)<br>7. 熟悉示波器 / 電表 / LA 等 Debug 工具. |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 軟體工程師  | 1. EE 產品應用、Embedded 系統軟體設計及應用軟體設計<br>2. 開發 Mobile APP & Web。使用環境工具 HTML/JavaScript/CSS & React & Vue.JS。                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自動化工程師 | 1. 熟悉(甚至精通)機械繪圖(2D / 3D)<br>2. 熟悉汽油壓元件<br>3. 懂得工業配線將有加分效果                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 開發工程師  | 1. 客戶圖面&BOM 解構<br>2. SOP 製程作業確認<br>3. 工程變更管理<br>4. 樣品製作與報價<br>5. 產品製程設計與作業改善                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                              | 另有眾多職缺，歡迎淡江大學工學院的同學與校友來應徵<br><a href="http://event.1111.com.tw/event20/sinbon/index.asp#company">http://event.1111.com.tw/event20/sinbon/index.asp#company</a><br><a href="https://www.104.com.tw/company/atcr6i8?jobsource=2017indexpoc">https://www.104.com.tw/company/atcr6i8?jobsource=2017indexpoc</a> |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |